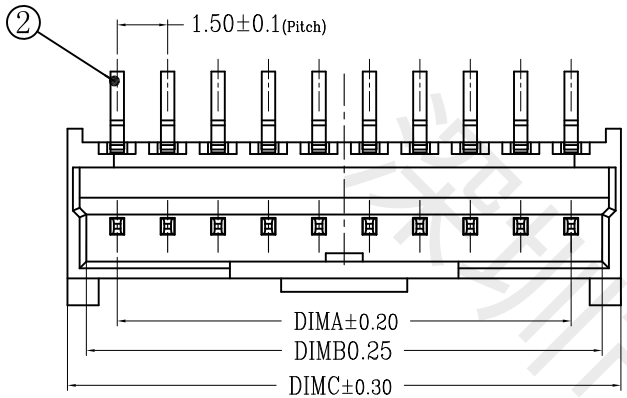
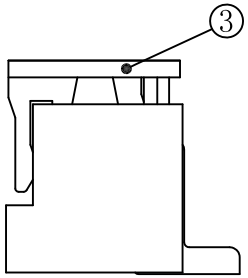
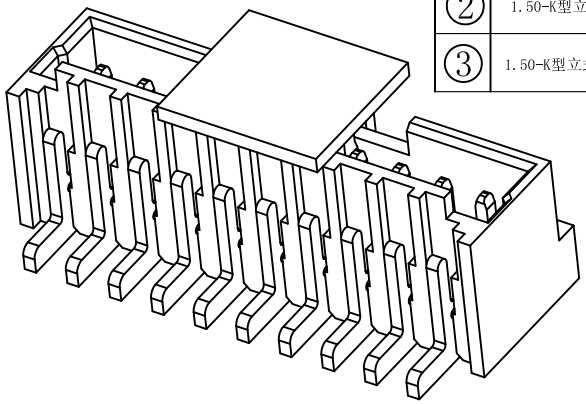
版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2021/1/15

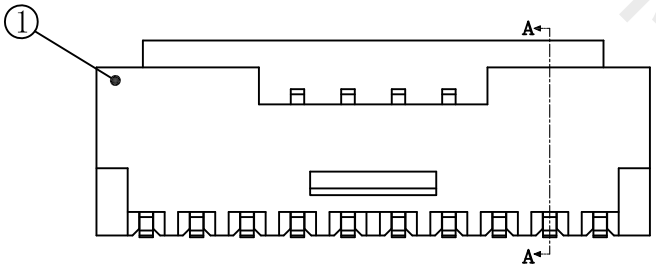
序号	品名	材质
①	1.50-K型立式WTB胶芯带扣	PA6T UL94V-0 米白色
②	1.50-K型立式WTB端子	黄铜/表面镀雾锡
③	1.50-K型立式WTB吸盖	LCP E473i 本色/黑色

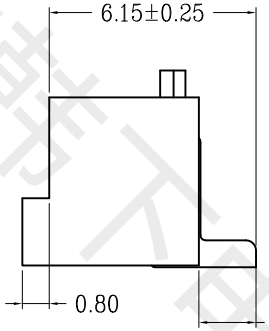




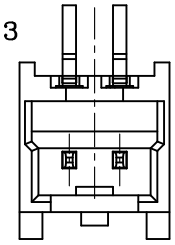
WITH COVER



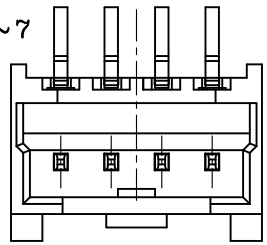




PIN 2~3



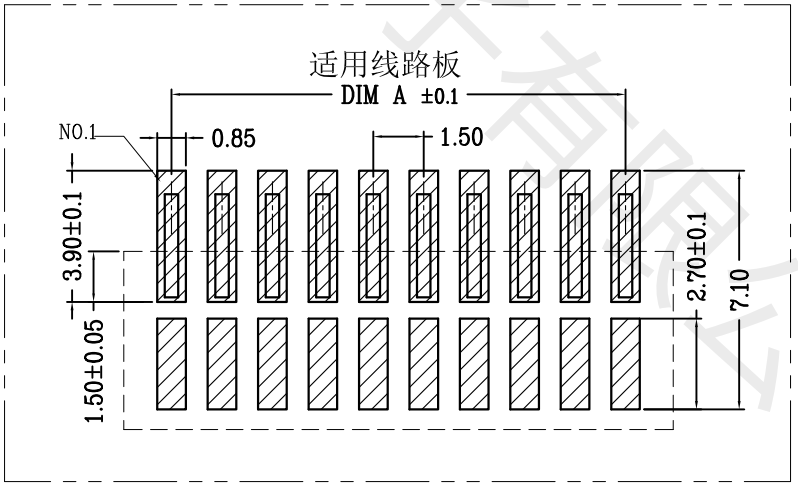
PIN 4~7



CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	1.50	3.35	4.46
3	3.00	4.85	5.96
4	4.50	6.35	7.46
5	6.00	7.85	8.96
6	7.50	9.35	10.46
7	9.00	10.85	11.96
8	10.50	12.35	13.46
9	12.00	13.85	14.96
10	13.50	15.35	16.46
11	15.00	16.85	17.96
12	16.50	18.35	19.46
13	18.00	19.85	20.96
14	19.50	21.35	22.46
15	21.00	22.85	23.96

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: -25° C～85° C.
3. 额定电压: 350V AC,DC.
4. .接触电阻: ≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
6. 额定电流: 3A AC,DC.



深圳市韩下电子有限公司

品名 (TITLE)	针座
料号 (DWG.NO)	HX 1.5mm-14P LTDK
制图 (DR)	黄彬
审核 (CHKD)	张伟
批准 (APPD)	罗小春
比例 (SCALE)	1:1
单位 (UNITS)	mm
张数 (SHEET)	1 OF 1
SIZE	A4
REV	A

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer：

产品名称 Project： 针座

规格型号 Part No： HX 1.5mm-14P LTDK

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

1、 SCOPE: (适用范围)

1.1 This specification covers production and inspection of Connector.

本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器（针座）产品的生产与检验.

2、 USE CONDITION: (使用条件)

2.1 Ambient temperature Range:-25℃～+85℃

环境温度：-25℃～+85℃

2.2 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm

适用 PC 板厚度：1.2~1.6 mm

3、 Appearance and Dimension:（外观及尺寸）

3.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, Contact without rust,plating not oxided and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象.

3.2 Dimension:According to drawings

外形尺寸：依照附图

3.3 Exchangable:Exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

4、Material:

材 料 （以图纸为准）

P/N 零件名称	Type 类 型	Material 材 料	Finish 表面处理	Expiain 说 明
Terminal 端子	Contact 插 簧	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.15mm	Tin Plating:3~4μm 镀锡：3~4μm	RoHS Comp liant
Housing 孔 座	Plastic 塑 壳	Nylon66 UL94V-0	Color:White 颜色：白色	
OpeningWafer 开口针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4μm 镀锡：3~4μm	
	Plastic 塑 壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	
Lips Wafer 闭口针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Gold Plating:3~4μ〃m 镀金：3~4μ〃m	
	Plastic 塑 壳	PBT UL94V-0	Color: White 颜色：白色	
Tiepian Wafer 卧贴针座 立贴针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4μm 镀锡：3~4μm	
	Solder tabs 焊护耳	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.25mm	Tin Plating:3~4μm 镀锡：3~4μm	
	Plastic 塑 壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	

深圳市韩下电子有限公司

5、Electriacl Performance:
电 气 性 能

N O . 序号	Ltem 项目	Requirement 技术要求
5.1	Voltage Rated 额定电压	350V AC DC
5.2	Current Rated 额定电流	3A AC DC
5.3	Contact Resistance 接触电阻	≤20 mΩ
5.4	Insulation Resistance 绝触电阻	≥1000MΩ
5.5	Dielectric Strength 耐 压	≥800V AC/minute

6、Mechanical Performance:
机 械 性 能

N0. 序号	Ltem 项 目	Requirement 技术要求
6.1	Male contact Retention force PIN 针固定力	≥10N per pin
6.2	Female contactRetention force 端子固定力	≥10N per pin
6.3	Plug-in force 插入力	≤3N per pin
6.4	Plug-out force 拔出力	≥0.5N per pin

7、Endurance Characteristics:
环 境 性 能

N0. 序号	Ltem 项 目	Requirement 技术要求
7. 1	Soldering rest 可焊性	Time:2.5±0.5S 时间：2.5±0.5S Temperature:260±5℃ 温度：260±5℃ Area of Soldering: ≥95% 焊锡面积：≥95%
7. 2	Resistance to soldering Heat 耐焊接热	Time:5±1S 时间:5±1S Temperature:260±5℃ 温度：260±5℃ Appearance:NO Damage 外观：无损坏

深圳市韩下电子有限公司

7.3	Heat test 耐热性	Time:96h 时间：96 小时 Temperature:+85±3℃ 温度：+85±3℃ Appearance:NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻：≤20 mΩ
7.4	Cold test 耐冷性	Time:48h 时间：48 小时 Temperature:-25±3℃ 温度：-25±3℃ Appearance:NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance:≤20 mΩ 接触电阻：≤20 mΩ
7.5	Temperature Cycling 温度循环	Low temperature:-25±3℃ 低温：-25±3℃ High temperature:85±3℃ 高温：85±3℃ For 5 cycles. test after keeping in Normal Condition for 30 min. 5 次循环后，放置在正常环境中 30 分钟，在进行测试 Appearance: NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻：≤20mΩ
7.6	lnvariab lenes humidity 恒定湿热	Temperature:60±2℃ 温度：60±2℃ Relative humidity:90%-96% RH 相对湿度：90%-96% RH Tim:96h 时间：96 小时 Appearance:NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻：≤20 mΩ lnsulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电阻：≥100 MΩ
7.7	Salt Spray 盐雾试验	Salt concentration: 5±1% 浓度：5±1% Temperature:35±2℃ 温度：35±2℃ Tim:16±2h 时间：16±2 小时 After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured. 把试验样品从试验箱顶悬挂下来，采用浓度（5±1）%的 氯化钠溶液，连续雾化 16 小时，试验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物，在常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时,外观无损伤 Appearance:NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻：≤20 mΩ

深圳市韩下电子有限公司